

ICS: 31.030

L: 90

备案号: 23326-2008

SJ

中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 3233—2008

代替SJ 3233—89

真空电子器件电子枪支架玻杆

Vacuum electronic apparatus electronic gun bead glass

2008-03-10 发布

2008-03-10 实施

中华人民共和国信息产业部 发布

前 言

本标准与SJ 3233—89主要差异如下：

修改了规范性引用文件；

修改和补充了品种规格、技术要求、试验方法等内容；

修改和补充了检验规则、包装运输等内容。

本标准代替SJ 3233—89。

本标准由中华人民共和国信息产业部归口。

本标准主要起草单位：北京旭硝子电子玻璃有限公司负责起草。

本标准主要起草人：孙海龙、李秋玲、陈钊、刘筠。

真空电子器件电子枪支架玻杆

1 范围

本标准规定了真空电子器件用支架玻杆（简称支架玻杆）的品种规格、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 2828.1 逐批检查计数抽样程序及抽样表
 GB 5594.5 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 体积电阻率测试方法
 SJ/T 10894 电子玻璃中氧化锂、氧化钠和氧化钾的原子吸收分析
 SJ/T 10902 电子玻璃中二氧化硅的分析
 SJ/T 10903 电子玻璃中三氧化二硼的分析
 SJ/T 11033 电子玻璃密度的测试方法—浮力法
 SJ/T 11034 电子玻璃直流击穿强度测试方法
 SJ/T 11036 电子玻璃平均线热膨胀系数测试方法
 SJ/T 11038 电子玻璃软化点测试方法
 SJ/T 11039 电子玻璃退火点和应变点测试方法

3 要求

3.1 规格、尺寸

支架玻杆规格按需方图纸的要求确定。尺寸及偏差，应符合表1的要求，表1之外由供需双方协商确定。

表1

单位为毫米

长 度			宽 度			高 度		
标称尺寸	偏 差	检验方法	标称尺寸	偏 差	检验方法	标称尺寸	偏 差	检验方法
≤40.00	±0.40	4.1	≤7.50	±0.25	4.1	≤4.00	±0.25	4.1
40.00~65.00	±0.50	4.1	>7.50	±0.30	4.1	>4.00	±0.30	4.1
>65.00	±0.70	4.1						

3.2 化学组成

支架玻杆玻璃的化学组成应符合表2的规定。